

# 「第8回 電子デバイスフォーラム京都」 異次元に拡大する半導体/電子部品の未来像を探る!!

日時: 2021年10月28日(木)10:00~10月29日(金)18:00

場所: 京都リサーチパーク(KRP)東地区1号館、西地区4号館

主催: 一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)

特別協力: 電子デバイス産業新聞(株式会社産業タイムズ社)

後援(予定): 近畿経済産業局、京都府、京都市、SEMIジャパン

協賛(予定): IEEE関西支部、公益財団法人京都高度技術研究所

IEEE EDS 関西チャプター

【プログラム】(テーマ名等は今後変更の可能性があります)

【ウェルカム】: 10月28日(木)9:30~10:00 パンケットホール

【挨拶・基調講演】: 10月28日(木)10:00~12:30 パズホール

ご挨拶(予定): 西脇京都府知事、門川京都市長

基調講演: 関西でご活躍の企業、半導体の著名なアナリスト  
及び著名な大学の講師

・若林 秀樹(東京理科大学 教授)

・荒木 浩之(㈱SCREENセミコンダクターソリューションズ  
ストラテジック・エグゼクティブ)

・泉谷 渉(㈱産業タイムズ社 代表取締役会長)

【マーケティングセッション】: 10月29日(金)9:30~11:55

サイエンスホール&(サテライト)G会議室

注目分野の著名なアナリストによる最新動向の説明

・中村 剛(㈱産業タイムズ社)・南川 明(OMDIA)・中根康夫(みずほ証券㈱) (会場等の安全及び衛生管理上適切な措置を講じています)

【Aコース: 次世代モビリティ】: 拡がるモビリティの世界、車載実装・デバイス技術、自動運転の最新動向

【Bコース: IoT・DX・5G/6Gの最新動向】: IoT技術の最新動向、DXの最新動向、5G/6G技術の最新動向

【Cコース: 邁進する半導体の世界】: 半導体の市場・技術動向、装置技術・プロセス技術、パワーデバイス

【Dコース: 跳躍の最先端半導体パッケージ・実装技術】パッケージ・実装技術動向、フレキシブルエレクトロニクス、高密度実装

【Eコース: 特別セッション】大学セッション(ナノテクノロジープラットフォーム)、蓄電デバイス、台頭する中国・躍進する韓国

【Web配信併用】: 新型コロナウイルス感染防止の観点もありWEB配信を併用します。WEB配信は、在席で聴講でき、京都から遠い方にも、お忙しくて時間を取りにくい方にも便利で、お申込みセッションの予稿集は事前にご送付いたします。

【レセプション】: アトリウムで舞妓の舞も含めて実施予定です。有料セッションにご参加の方は無料で参加いただけます。

レセプションのみご参加希望(参加費: 5000円)の場合は事務局に連絡ください。

(今後の新型コロナウイルス感染状況により中止する場合があります。)

【展示会】: ホワイエ及び中会議室Aで20ブースの展示会を開催します。(無料でご覧いただけます)

中会議室Aは「車載電子デバイスパビリオン」と位置付けて行います。

展示会への出展のご案内は、別途行なわせていただきます。

## 【参加費】

	一般	NEDIA会員 大学教職員	学生(WEB参加のみ)
1セッション	18,000(16,200)	15,000(13,500)	3,000(2,700)
1 Dayパス (10月28日)	27,000(24,300)	21,000(18,900)	4,000(3,600)
1 Dayパス (10月29日)	33,000(29,700)	25,000(22,500)	5,000(4,500)
2 Dayパス (10月28日、 10月29日)	46,000(41,400)	34,000(30,600)	6,000(5,400)

【事務局】(ご質問等は事務局に連絡ください)

一般社団法人日本電子デバイス産業協会事務局 周藤、堀

東京都千代田区神田佐久間町2-13竹内ビル202

TEL: 03-5823-4465 FAX: 03-5823-4475

E-mail: ddf.info@nedia.or.jp (第8回電子デバイスフォーラム京都専用のメールアドレスです)

## 【申込先】

参加の申込は、特設サイトからお願いいたします。

特設申込サイト: [https://www.nedia.or.jp/ddf2021\\_entry/](https://www.nedia.or.jp/ddf2021_entry/)

特設サイトは、NEDIA HP: <https://www.nedia.or.jp>からも入ることができます。

## 【組織委員会】

委員長: 齋藤昇三(NEDIA代表理事・会長)

副委員長: 堀場 厚(㈱堀場製作所 代表取締役会長兼グループCEO)

副委員長: 中島規巨(㈱村田製作所 代表取締役社長)

副委員長: 後藤正人(㈱SCREENセミコンダクターソリューションズ  
代表取締役 社長執行役員)

副委員長: 松本 功(ローム㈱代表取締役社長)

副委員長: 泉谷 渉(NEDIA理事・副会長、㈱産業タイムズ社  
代表取締役会長)

## 【プログラム委員会】

委員長: 中村 孝(NEDIA理事、

ネクスファイ・テクノロジー㈱代表取締役、大阪大学教授)

	10月28日(木)	10月29日(金)
9:00		
10:00	ウェルカム 挨拶・基調講演	マーケティング セッション
13:00		
14:00	A-1~E-1 セッション	A-2~E-2 セッション
15:00		
17:00		A-3~E-3 セッション
18:00	レセプション	
19:00		

- ・WEB併用の準備のため、申込は10月18日までにお願いいたします。
- ・( )内は早割価格です。
- ・早割価格は、9月24日までの申込に該当価格の10%割引価格を適用します。
- ・1セッションは、2日間のうちのいずれか1セッションの聴講ができます。
- ・1Dayパス(10月28日)は、10月28日(木)の挨拶・基調講演及びA-1~E-1セッション(どれか1セッション)の合計2セッションが聴講できます。
- ・1Dayパス(10月29日)は、10月29日(金)のマーケティングセッション、A-2~E-2(どれか1セッション)及びA-3~E-3(どれか1セッション)の合計3セッションが聴講できます。
- ・2Dayパスは、10月28日(木)の挨拶・基調講演及びA-1~E-1セッション(どれか1セッション)、10月29日(金)のマーケティングセッション、A-2~E-2(どれか1セッション)及びA-3~E-3(どれか1セッション)の合計5セッションが聴講できます。
- ・上記は、会場参加及びWEB講演参加のどちらにも適用します。